

PRESENTAMOS LA LÍNEA DE PRODUCTOS INVENTEC

SOLDERING • CLEANING • COATING

NUESTRO ENFOQUE

NUESTRO DESARROLLO SE CENTRA EN LOS ÚLTIMOS RETOS DE LA INDUSTRIA SEGÚN:

- ✓ FIABILIDAD
- ✓ COMPATIBILIDAD
- ✓ SOSTENIBILIDAD, IMPULSADA POR NUESTRO ENFOQUE GREENWAY

GREENWAY™



UNA EMPRESA CON CASI 60 AÑOS DE EXPERIENCIA

Donde quiera que se encuentre, nuestros equipos estarán a su disposición para ayudarle:

- centros de producción
- ✓ 9 filiales
- ✓ red de distribuidores

INVENTEC
PERFORMANCE CHEMICALS

SOLDERING • CLEANING • COATING



PROCESOS
PERSONALIZADOS



EXCELENTE
COMPATIBILIDAD



OPTIMIZACION
DE PROCESOS



RESPECTUOSOS DEL
MEDIO AMBIENTE

www.inventec.dehon.com

SOLUCIÓN TODO-EN-UNO: SIN PREOCUPACIONES

Con nuestros productos y procesos de limpieza puede optar a la validación de *standards* VDA 19.1 o ISO 16232

CLEANING

TOPKLEAN™
PROMOSOLV™
PROMOCLEAN™
QUICKSOLV™
3M™ NOVEC™
BLUEGOLD™
M-AERO™

Se recomienda limpiar antes del proceso de *coating* para conseguir una adhesión óptima y eliminar otros contaminantes



SOLDERING

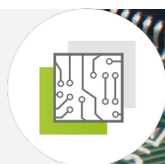
ECOREL™
ECOFREC™

Los residuos de pasta de soldar en su proceso SMT son compatibles con nuestros *coatings* y no influyen en los resultados posteriores de Pin In Paste u otros

COATING

PROMOSOLV™ COAT

SOLDERING



METAL Y POLVOS

Barras e hilos metálicos
Polvos
Preformas

SOLUCIONES PARA SEMICONDUCTORES

Ball attach
Die attach Flip chip & CSP
Pop Assembly
SIP

PASTAS DE SOLDAR SMT

Pastas de soldar de alta fiabilidad
Pastas de soldar por *Jetting & dispensing*
Aleaciones con y sin plata
Pastas de soldar *low temperature*
Pastas de soldar LVD *low voiding*
Soluciones de miniaturización
Pastas de soldar para *re-working*
Pastas de soldar *watersoluble*

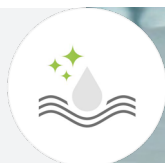
FLUXES

Fluxes para estañado de terminales
Fluxes para soldadura por ola

SOLUCIONES DE REPARACIÓN Y RE-WORKING

Pastas de soldar
Liquid & tacky fluxes

CLEANING



SOLUCIONES DE FABRICACIÓN ADITIVA

ELIMINACIÓN DE ÓXIDO

Eliminar requemados
Eliminar óxidos y residuos minerales

DESENGRASE

Eliminación de grasas
Eliminación de aceites
Eliminación de ceras

LIMPIEZA ELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES

Eliminación de *flux*
Procesos de mantenimiento
Eliminación de adhesivos SMT
Limpieza de *stencils* y *misprint*

LIMPIEZA EN CONTACTO CON O2

ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS (VDA 19.1)

Eliminación de partículas metálicas
Eliminación de partículas no metálicas

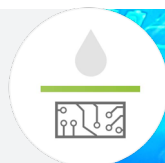
PASTAS DE PULIR, ELIMINACIÓN DE POLÍMEROS Y RESINAS

Limpieza de pulido diamantado
Eliminación de pastas de pulir
Eliminación de polímeros
Eliminación de resinas

FLUIDOS DE SECADO

Disolventes de secado
Disolventes de enjuague

COATING



COATING NANO (EPILAME)

ULTRATHIN COATING